

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

Simulation thermo-fluidique d'échangeurs à micro-canaux CO2 diphasique pour les futurs trackers

Equipe:

Physique: Stéphane Jézequel, Jessica Leveque

<u>Technique</u>: William Combaluzier*, Pierre Delebecque

* stage

Aussois – 24 septembre 2020







Sommaire

Contexte des études au LAPP

Problématiques du refroidissement

- Aspects macroscopiques
- Comportement des fluides en évaporatif
 - Particularités des micro-canaux

La simulation avec FLUENT



Problématiques du refroidissement

- Aspects macroscopiques
- Comportement des fluides en évaporatif
- Particularités des micro-canaux

La simulation avec FLUENT



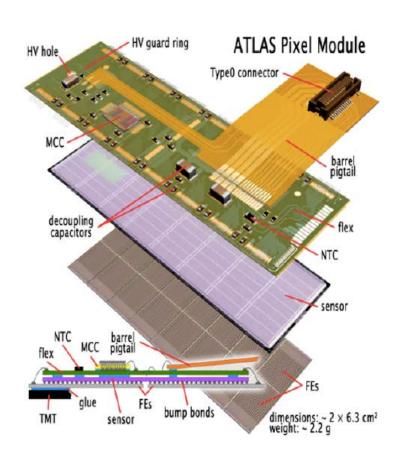




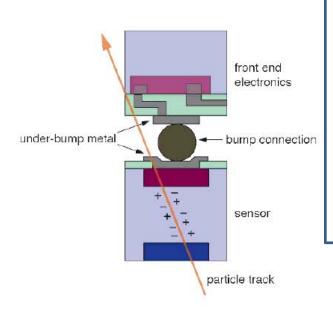
Ref : thèse Pierre Barroca

https://cds.cern.ch/record/2703341

2012->2025 détecteur de trace ATLAS (ITK)



Modules hybrides



Densités de puissance thermique

FE chip $\rightarrow \approx 0.6 \text{ W/cm}^2$ Services $\rightarrow \approx 0.05 \text{ W/cm}^2$ Sensor $\rightarrow \approx 0.05 \text{ W/cm}^2$

Specifications

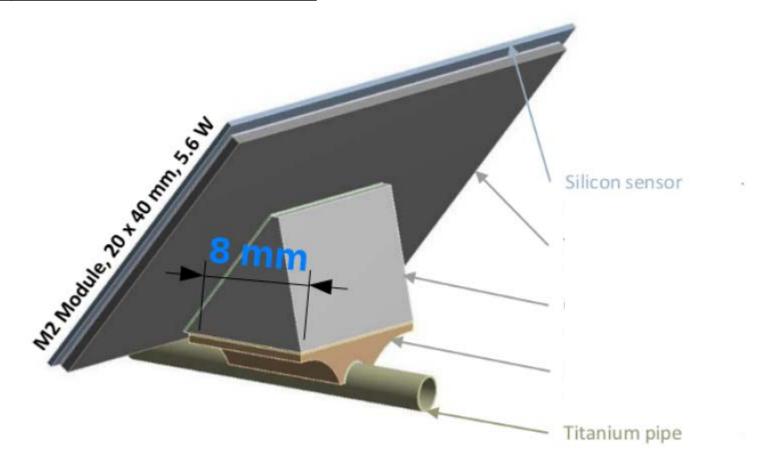
- Température max sensor = +1°C
- Gradient température max sensor = ~1°C



Ref : thèse Pierre Barroca

2010->2025 détecteur de trace ATLAS (ITK)

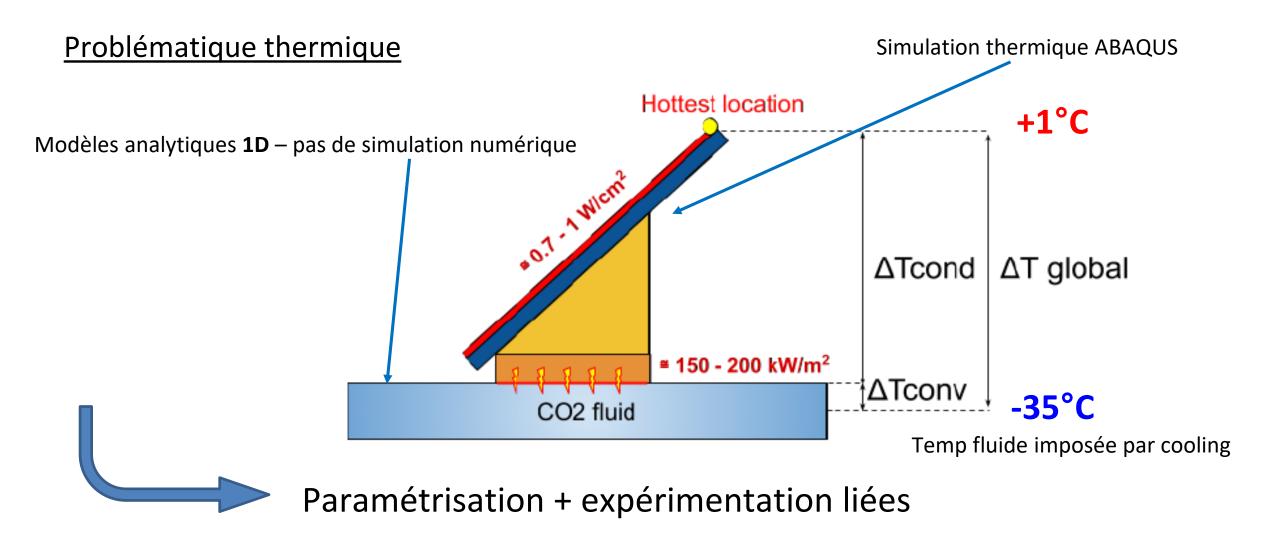
Modules hybrides sur support de refroidissement





Ref : thèse Pierre Barroca

2010->2025 détecteur de trace ATLAS (ITK)



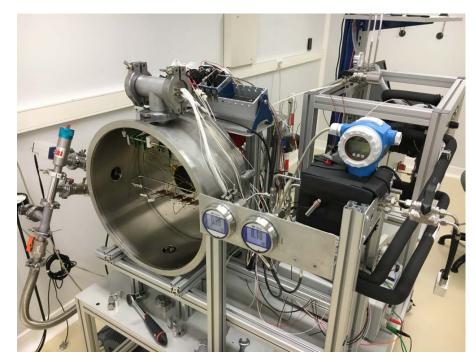


Ref : thèse Pierre Barroca

2010->2025 détecteur de trace ATLAS (ITK)

Études au LAPP (2010->2019)

Mesures sur prototypes



Enceinte de mesures



Production de CO2 froid

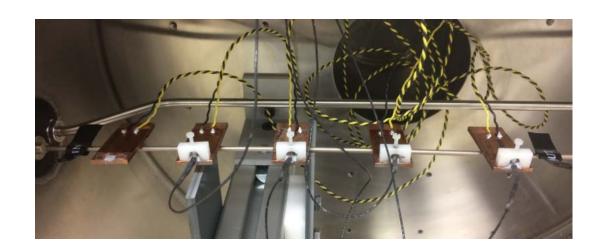


Ref : thèse Pierre Barroca

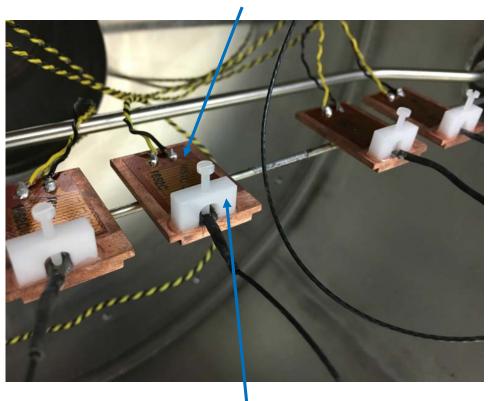
2010->2025 détecteur de trace ATLAS (ITK)

Études au LAPP (2010->2019)

- Mesures de précision sur prototypes
- Enregistrement des paramètres pour des sets de configuration (T, P, débit massique, puissance thermique)
- Calibration des capteurs
- Études de répétabilité
- Évaluation des incertitudes







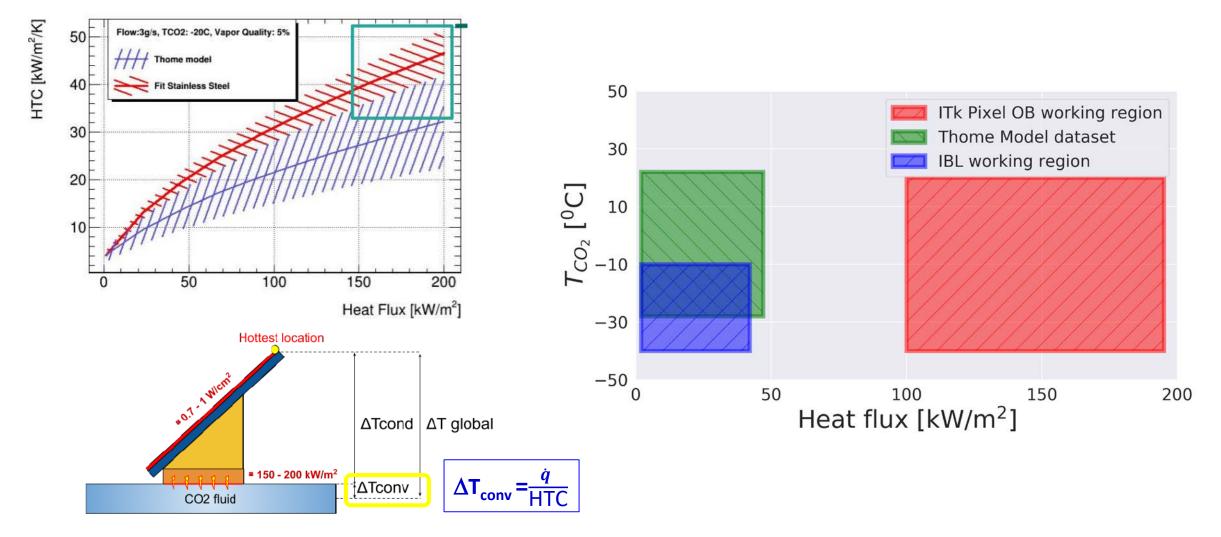
Clamp pour PT100



Domaines de validité des modèles

Ref : thèse Pierre Barroca

Recalage des modèles semi-empiriques thermo-fluidiques 1D -> conditions ITK



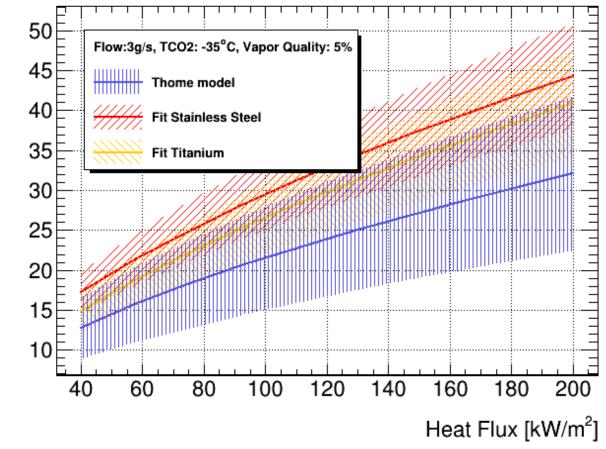


Valeurs typiques des coefficients d'échange

Ref : thèse Pierre Barroca

Influence du matériau du canal





$$\Delta T_{fl} = \frac{\dot{q}}{HTC}$$



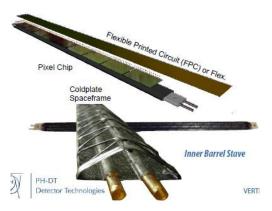
Thermal management of silicon detectors



ATLAS IBL



(study)



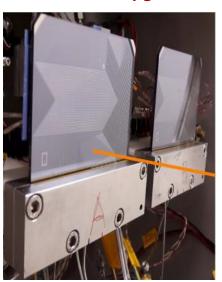
ALICE ITS upgrade



CMS PIX upgrade



NA62 GTK



LHCb velo





Conclusions et pistes d'amélioration des prédictions

Conclusions

- Les modèles analytiques empiriques doivent être recalés pour être valides
- Ces modèles 1D s'appliquent à des canaux simples (rectiligne, pas de courbure, pas multicanaux)
- Il n'existe pas de modèle numérique 3D qui permette d'effectuer des prédictions en limitant la partie empirique et en prenant en compte la complexité géométrique des échangeurs

Perspectives d'amélioration des prédictions / besoins

- Utilisation d'outils de simulation numérique prenant en compte les designs complexes des échangeurs pour les futurs trackers
- Application aux échangeurs en général et en particulier aux échangeurs micro-canaux

<u>Défis</u>

- Trouver le ou les codes qui intègrent les modèles fluides et thermiques en évaporatif
- Modèles applicables aux micro-canaux



Projet LAPP

Objectifs du groupe micro-canaux LAPP

Développer des compétence en simulation thermo-fluidique évaporatif dans les micro-canaux sur des modèles 3D A partir de ces compétences proposer de contribuer à la R&D / optimisation des micro-canaux

Avancement du projet

Actuellement stage M2 mai à septembre 2020 (William Combaluzier)

- Étude de l'état de l'art (physique et simulation)
- Étude de faisabilité capacité de Fluent sur la problématique

Prévu: Nouveau stage 2021 / Thèse 2021-2024

Collaborations (souhaitées)

- AIDA 2020 (notamment CERN EPDT): expérimental
- Labos spécialisés en fluidique (LEGI (Grenoble), CETHIL (Villeurbane), LEMTA (Nancy),...): expérimental + simulation
- À plus long terme : fabrication additive ?

Besoins

Financement thèses / Accompagnement expertise fluidique



Source de chaleur

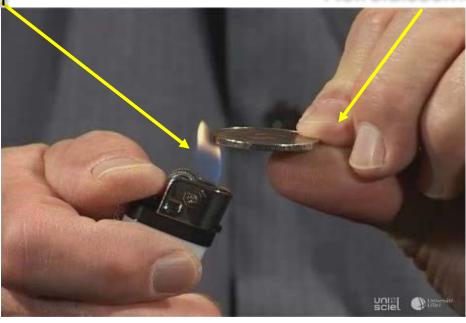
Refroidissement

Contexte des études au LAPP

Problématiques du refroidissement

- Aspects macroscopiques
- Comportement des fluides en évaporatif
- Particularités des micro-canaux

La simulation avec FLUENT

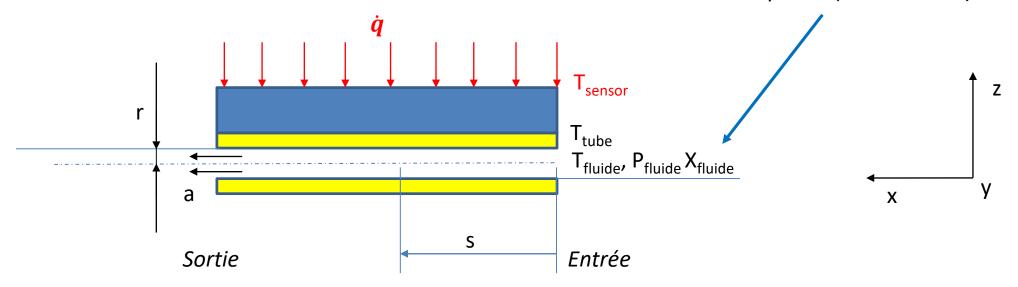




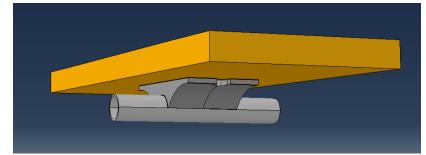
Refroidissement par circulation de fluide en canal

Cas général

Fraction ou qualité (ou % volume) de vapeur

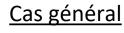


Section d'échangeur





Refroidissement par circulation de fluide en canal



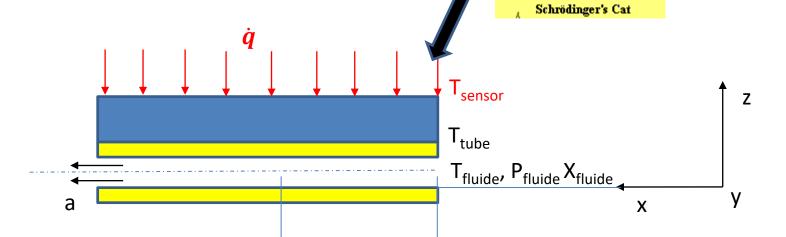
Objectif du refroidissement ?







En régime permanent



$$\Delta T_{conv} = \frac{\dot{q}}{HTC}$$

WANTED

Dead or Alive

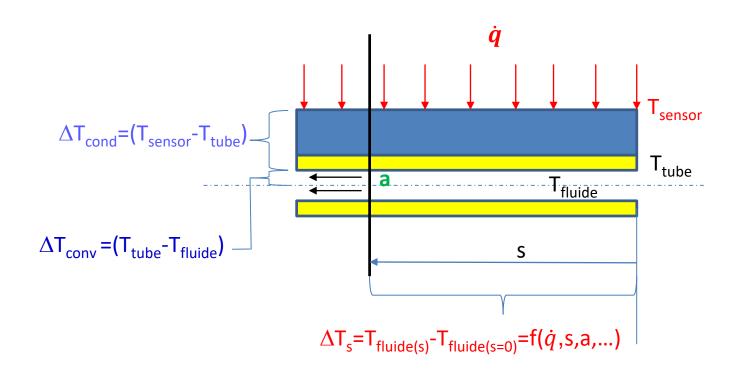


+150-200 Nation ATcond AT global

Refroidissement par circulation de fluide en canal



Comment atteint-on le régime permanent en monophasique liquide sous-refroidi?



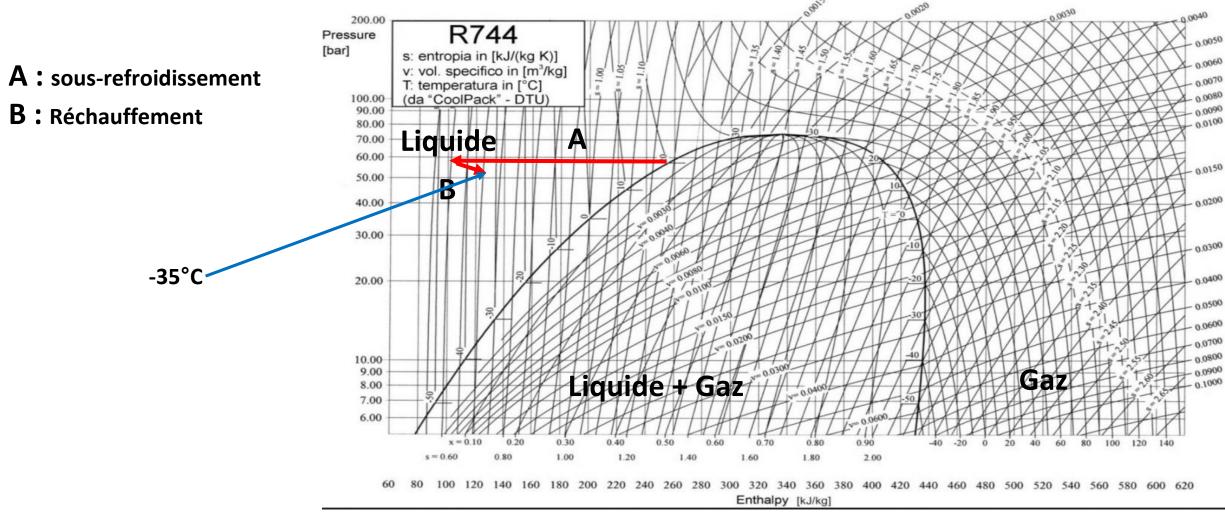




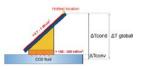


Refroidissement par circulation de fluide en canal

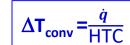
Comment atteint-on le régime permanent en monophasique liquide sous-refroidi?

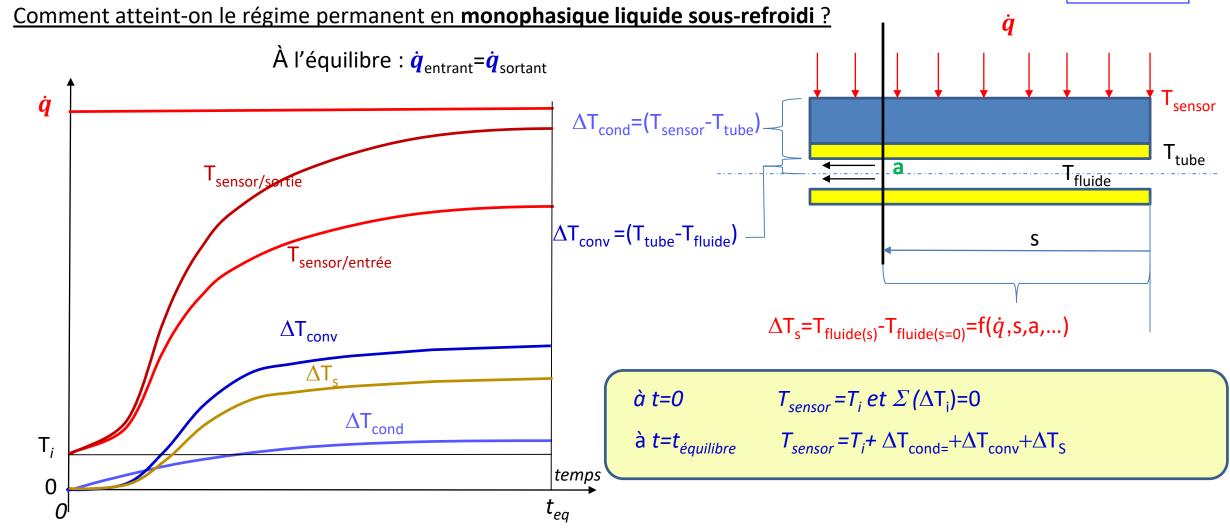






Refroidissement par circulation de fluide en canal



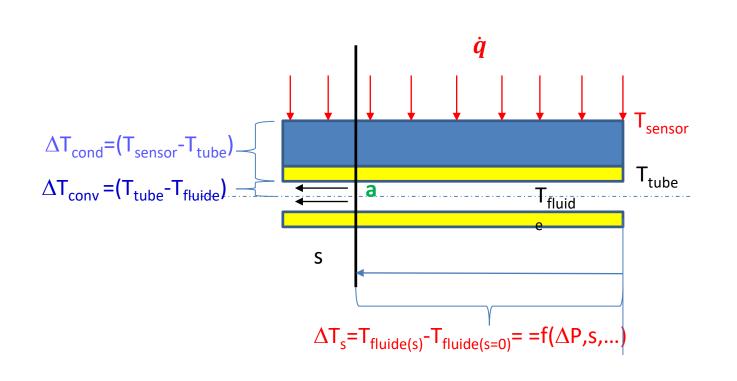




Refroidissement par circulation de fluide en canal

 $\Delta T_{conv} = \frac{\dot{q}}{HTC}$

Comment atteint-on le régime permanent en évaporatif? (cas condition saturation)



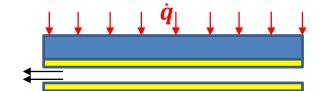






Refroidissement par circulation de fluide en canal

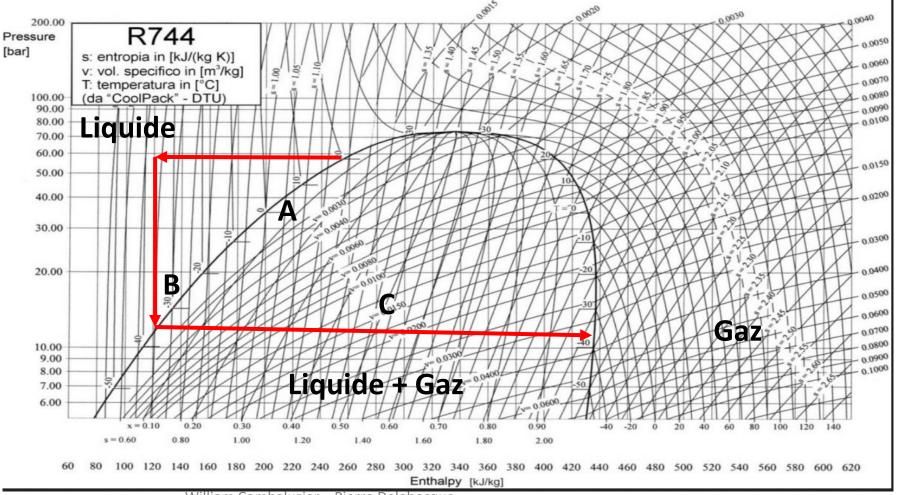
Comment atteint-on le régime permanent en évaporatif? (cas condition saturation)



A: sous-refroidissement

B: Détente adiabatique

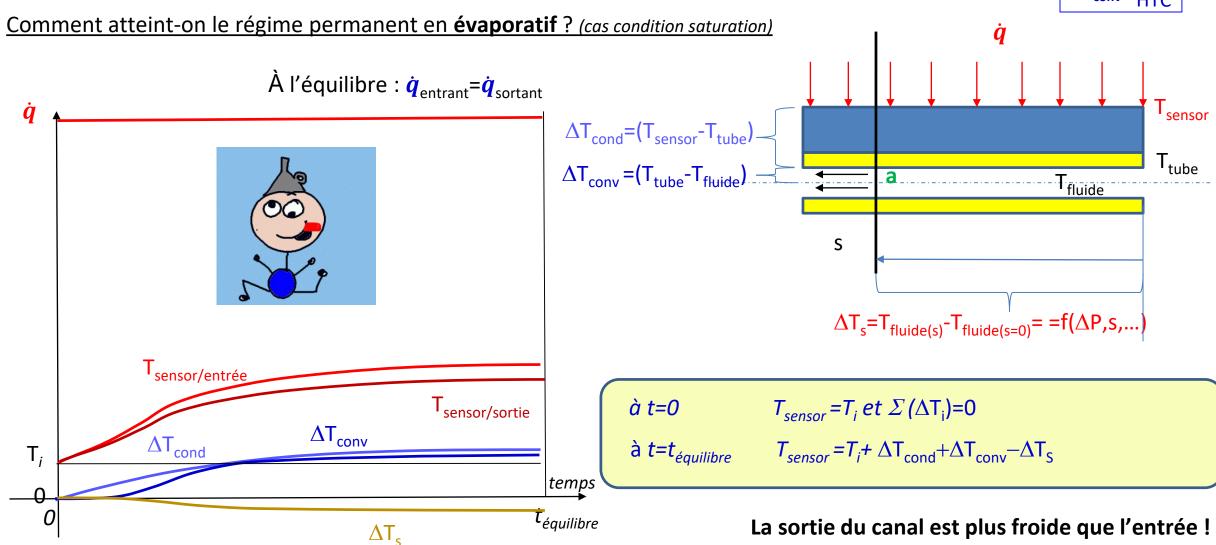
C: Vaporisation





Refroidissement par circulation de fluide en canal

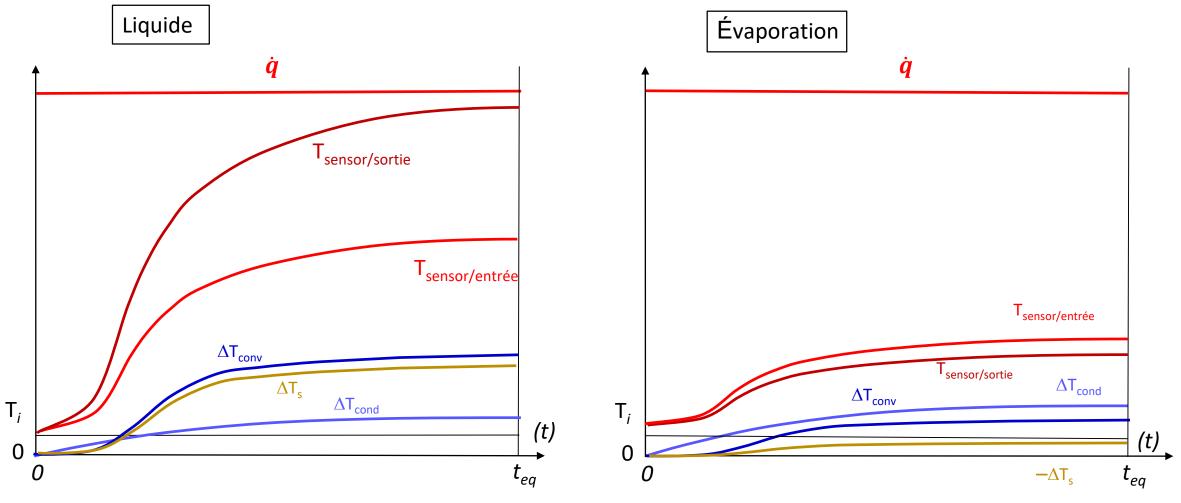






Refroidissement par circulation de fluide en canal

<u>Différence 100% liquide/évaporation ?</u>





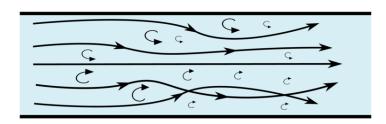
Refroidissement par circulation de fluide en canal

<u>100% liquide</u> :

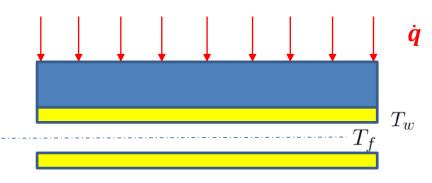


laminar flow

turbulent flow



Les transferts thermiques :



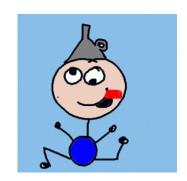
$$T_w - T_f = \frac{\dot{q}}{h_l}$$



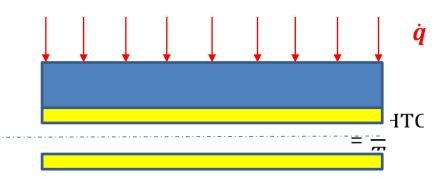
Refroidissement par circulation de fluide en canal

<u>Évaporatif</u>:

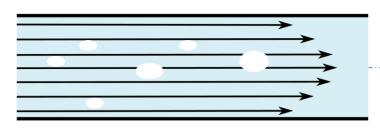
Les régimes :



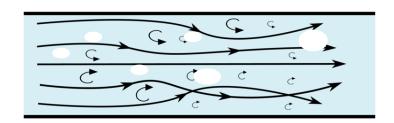
Les transferts thermiques :



laminar flow



turbulent flow



$$HTC = \frac{\dot{q}}{T_w - T}$$

HTC depend notamment de \dot{q}

L'apparition des bulles change complètement la problématique de transport et d'échange thermique (voir talk William)



Valeurs typiques des coefficients d'échange

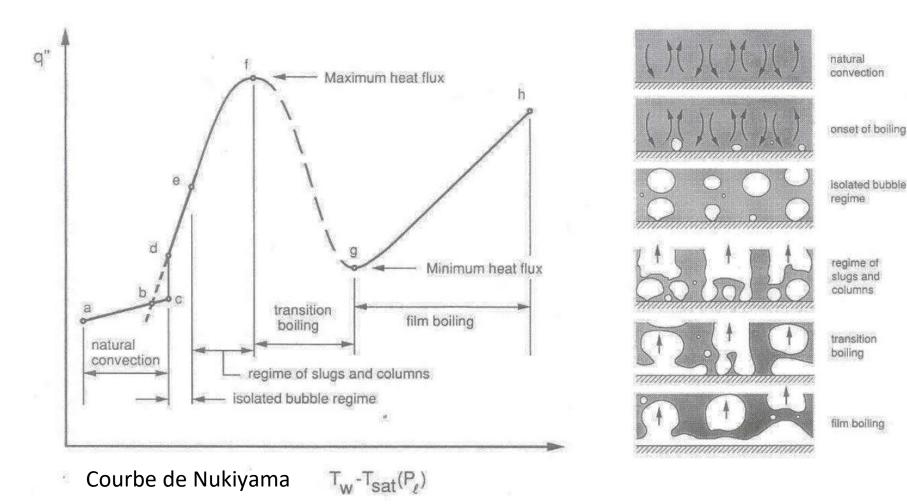
	alpha: a [W / m2 K]
Vapeurs condensées	6000 22000
Eau en ébullition	1500 80000
Convection forcé eau	1500 11000
Convection naturelle eau	250 1000
Fréon condensé	2200 3500
Fréon évaporé	1500 3900
Hydrocarbures condensées	1000 3500
Hydrocarbures évaporés	850 3000
Hydrocarbures liquides	500 2000
Hydrocarbures gazeuses	25 500
Huiles	100 1000
Hydrogène	150 350
Air comprimé	22 500
Convection forcée air atmosphérique	25 150
Convection naturelle air atmosphérique	3 11

http://www.pats.ch/formulaire/chaleur/chaleur4.aspx



Conclusion

Ref : thèse Pierre Barroca





Problématiques du refroidissement

- Aspects macroscopique
- Comportement des fluides en évaporatif
- Particularités des micro-canaux

La simulation avec FLUENT



Missions de mon stage M2 au LAPP :

- État de l'art sur le refroidissement en micro-canaux avec du ${\rm CO}_2$ diphasique
- Simulation numérique avec Fluent



Paramètres importants pour la modélisation

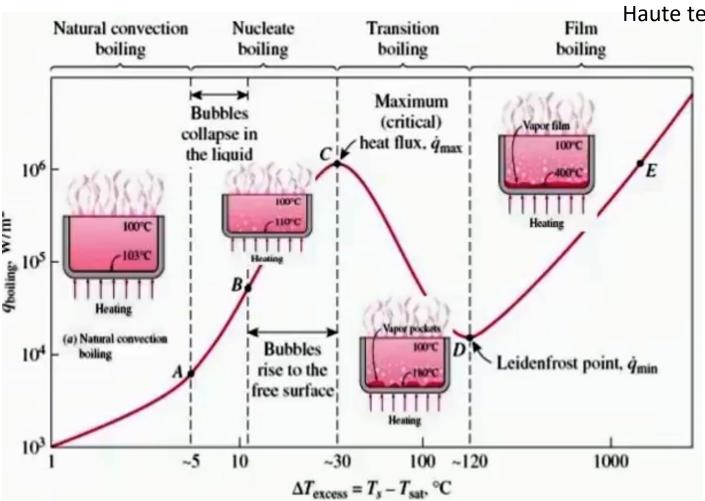
> Régimes d'écoulement

Processus d'ébullition en canal et mécanismes de transfert de chaleur

Spécificités des micro-canaux



Le processus d'ébullition en vase



Haute température -> transfert radiatif

Boiling - 1

Boiling - 2

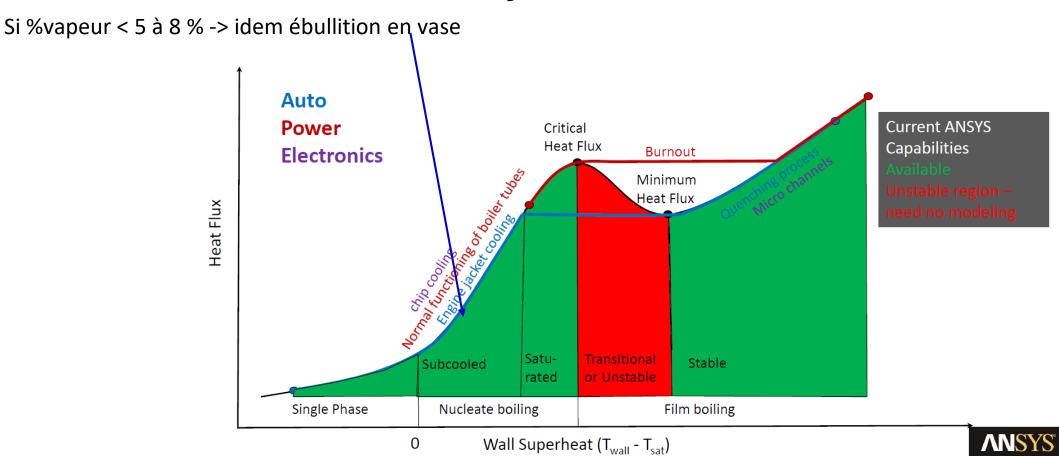
Boiling - 3

Nukiyama experiment



Le processus d'ébullition en vase – extension aux canaux

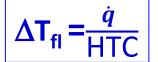
Ça se complexifie!

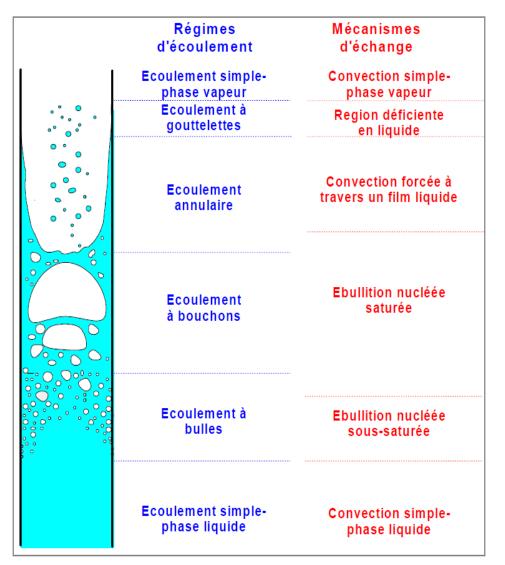


Partenariat avec l'industrie?

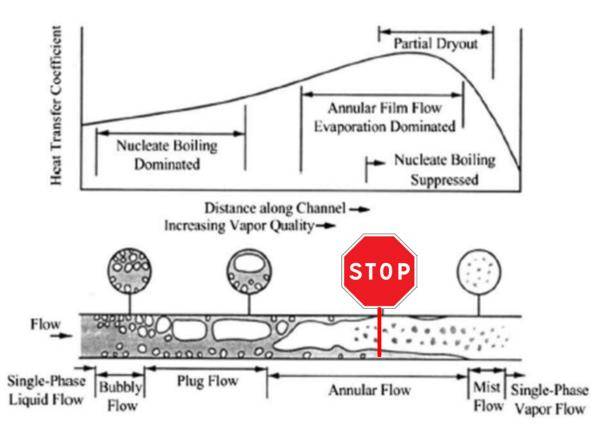


Régimes d'écoulement



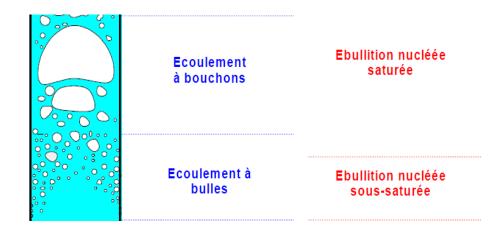


https://www.youtube.com/watch?v=D6tvQwyikNM https://www.youtube.com/watch?v=E6vHrAYEhso



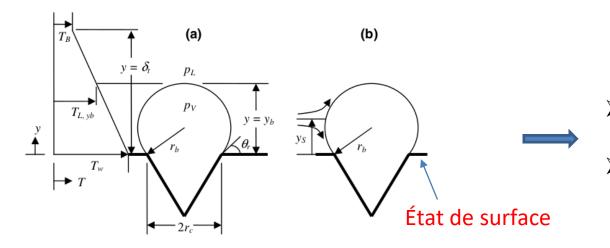


Démarrage de l'ébullition nucléée



L'équilibre conditionnant la libération des bulles dépend de :

- La tension de surface liquide/gaz
- La taille de la bulle et sa flottabilité (effets de gravité)
- > La température
- Le champ de vitesse autour de la bulle

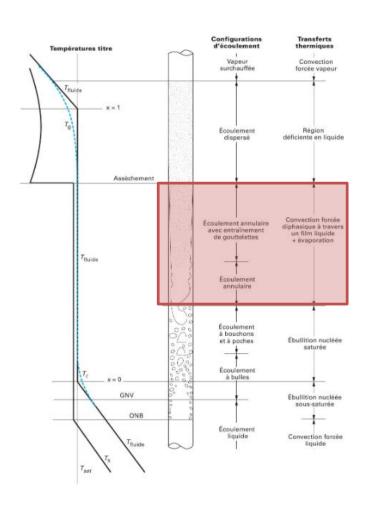


- > Surchauffe de paroi/liquide avant libération des bulles
- La libération des premières bulles crée des turbulences qui favorisent le détachement des autres bulles

Développement des bulles à la surface du canal



Compréhension de l'évaporation convective



En régime annulaire :

- > HTC plus faible, mais convection forcée plus importante
- La chaleur est conduite à travers le liquide, qui s'évapore au niveau de l'interface liquide/vapeur



Ébullition nucléée vs Évaporation convective

Apparition des premières bulles



Augmentation du nombre de bulles et du % de gaz



Augmentation vitesse fluide

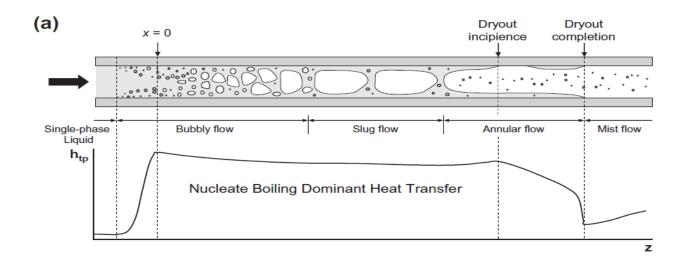


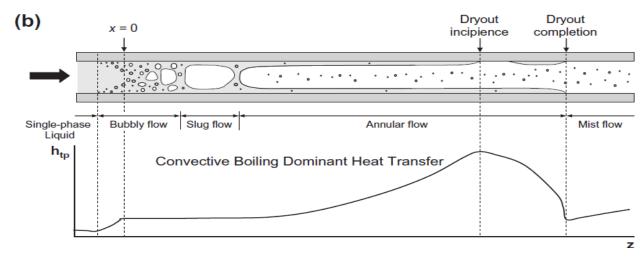
Formation couche mince de liquide à la paroi



Évaporation convective prédominante/nucléation

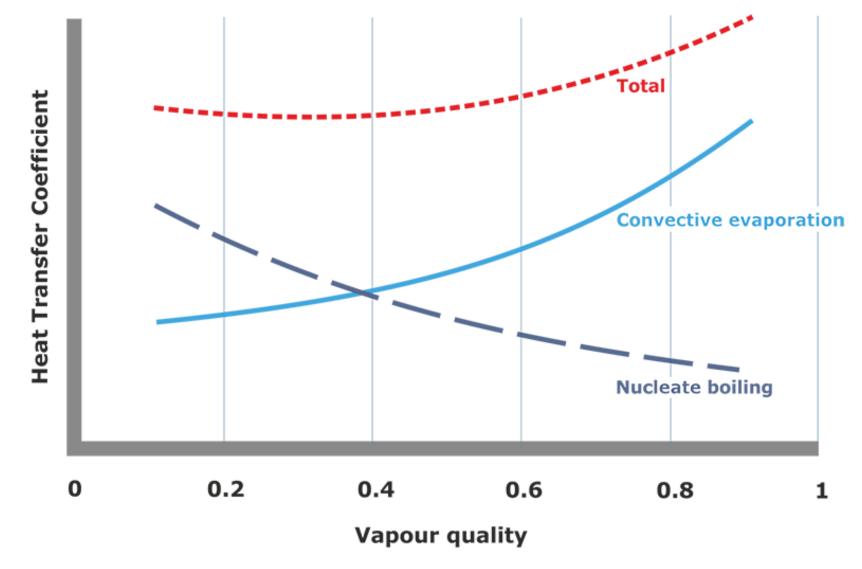
- Échelle du HTC ?
- Évolution de l'écoulement ?







Problématiques du refroidissement — Comportement des fluides en évaporatif Contribution des deux régimes





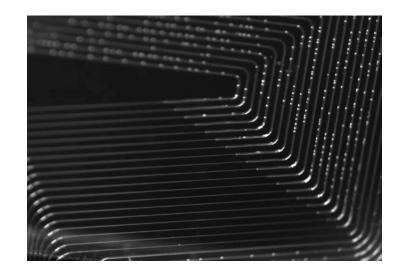
Contexte des études au LAPP

Problématiques du refroidissement

- Aspects macroscopique Comportement des fluides en évaporatif
- Particularités des micro-canaux

La simulation avec FLUENT

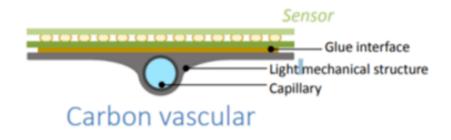






Problématiques du refroidissement — Particularités des micro-canaux

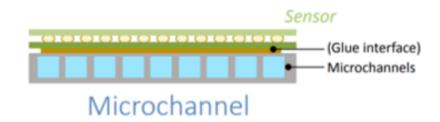
Mini-canaux vs Micro-canaux



Pixel ITk

Tubes de refroidissement

- + Structure mécanique
- + Interfaces thermiques



Micro-canaux aujourd'hui

Micro-canaux intégrés dans la structure mécanique + Interfaces thermiques

Particularité physique : forces interfaciales prépondérantes sur la gravité



Problématiques du refroidissement — Particularités des micro-canaux

Mini-canaux vs Micro-canaux

Avantages micro-canaux

Inconvénients micro-canaux

Général

- Possibilité formes optimisées (fabrication additive)
- Plus grandes surfaces d'échanges à volume donné
 -> diminution de la densité de puissance thermique
- HTC plus grand

 Instabilités rendant le comportement plus difficile à maîtriser et à simuler

Cas du substrat silicium.....

- Compacité, moins d'interfaces, bonne conductivité -> diminue gradient conductif
- Bonne résistance mécanique, purement élastique
- Pas de dilatation différentielle / sensors + FEchips

- Cher et fabrication tributaire de batchs
- Comportement fragile



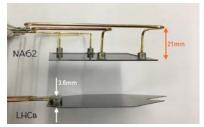
Micro-structured (Silicon?) cold plate

Main challenges

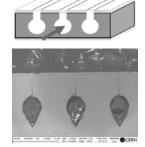
Reliable miniaturized hydraulic connectors

metal connectors soldered (Ti/Ni/Au) on silicon and ceramic





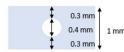
CMOS-compatible processes



Alternative fabrication technologies

Cold plates in 3D printed ceramic





Ultra-thin polymer pipes in carbon/graphite matrices



3D printed polymer glued on silicon



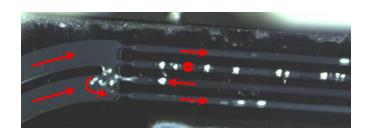
EP-DT

Detector Technologies

3D printed ceramic soldering?



Boiling dynamic control



- Flow instabilities
- Delayed boiling (superheated liquid)
- Excess of pressure drop
- Reliable Δ p, HTC and dry-out forecast
- Design adapted to different working points

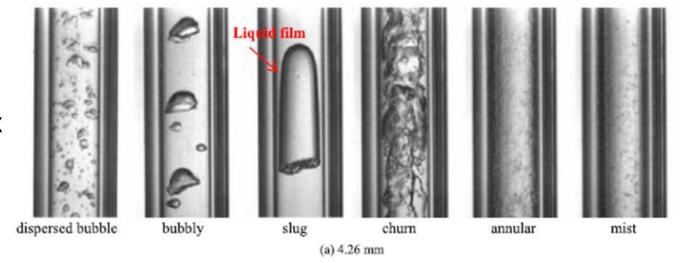




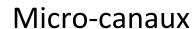
Problématiques du refroidissement — Particularités des micro-canaux

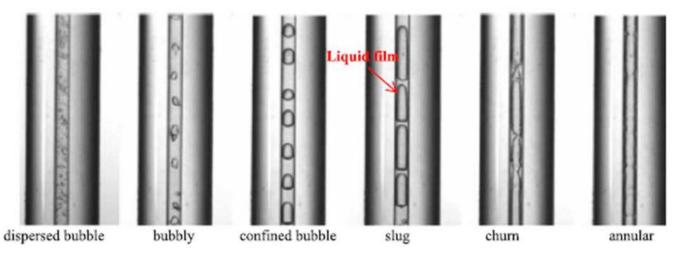
Régimes d'écoulement

Macro-canaux



- État de surface
- Diamètre des bulles
- > Tension de surface / gravité

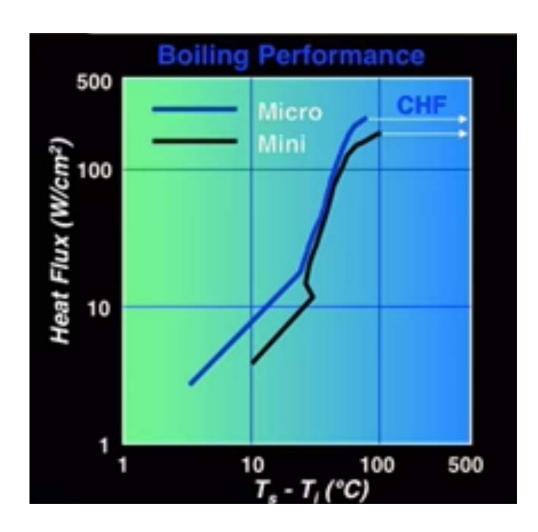






Problématiques du refroidissement — Particularités des micro-canaux

Mini-canaux vs Micro-canaux – effet de la chute de pression



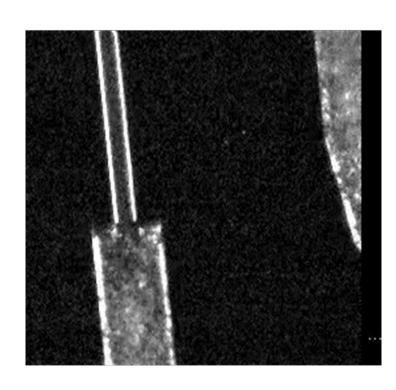


Mini: 2.50 mm 0.07 m/s inlet velocity Micro: 0.51 mm 0.31 m/s inlet velocity

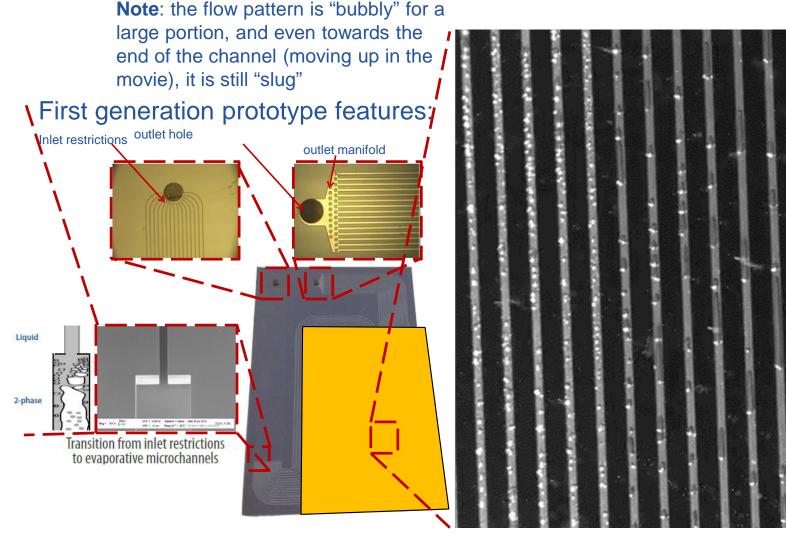


(Preliminary) CO₂ boiling features at the microscale





Note: if the subcooling in the restriction is not excessive the backward facing step induces flash boiling at the entrance of the channel





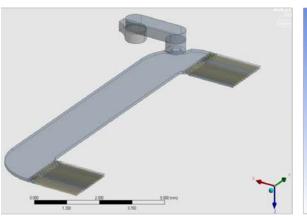
EP-DT

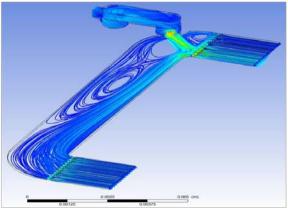
Detector Technologies

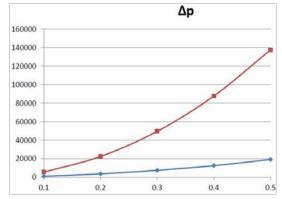


Micro-fluidic design → fluid mechanics design

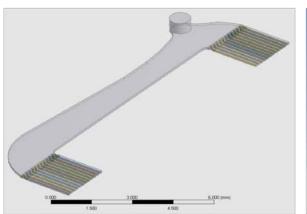
Poor distribution manifold design

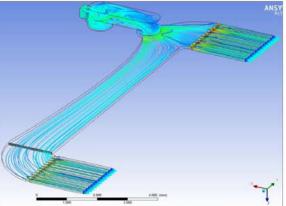


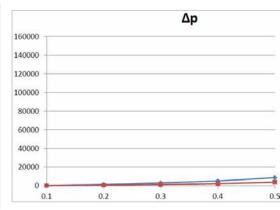




Correct distribution manifold design







(low-drag five-digit symmetric NACA profile 23021)





Contexte des études au LAPP

Problématiques du refroidissement

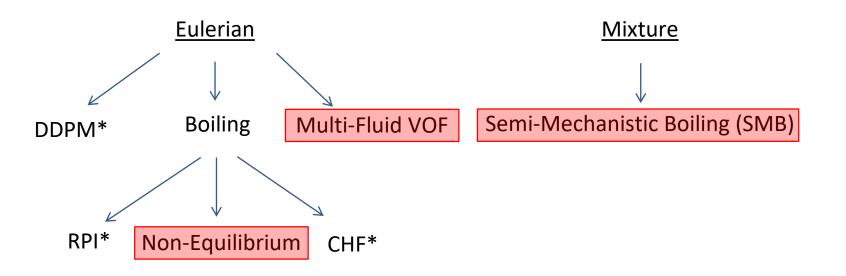
- Aspects macroscopique
- Comportement des fluides en évaporatif
- Particularités micro-canaux

La simulation avec FLUENT





Modèles multiphasiques : approche Euler-Euler



Volume Of Fluid (VOF)

*

DDPM : Dense Discrete Phase Model RPI : Rensselaer Polytechnic Institute

CHF: Critical Heat Flux

- Mises à jour régulières de Fluent
- > Intégration de nouveaux modèles de changement de phase (le SMB est le plus récent)
- Objectif: avoir des modèles les mieux adaptés aux multiples applications possibles



Modèles multiphasiques : approche Euler-Euler

Eulerian models:

- pression partagée par les phases
- équations de moment et de continuité indépendantes pour chaque phase
- traite des écoulements séparés ou dispersés

Mixture models :

- modèle eulérien "simplifié"
- différentes phases considérées comme un mélange
- équations résolues pour ce mélange

VOF model :

- méthode de capture d'interface
- équation de continuité commune aux différentes phases
- adapté pour des écoulements séparés



Écoulement dispersé



Écoulement séparé



Particularités des modèles multiphasiques étudiés

Modèle Eulerian Multi-Fluid VOF

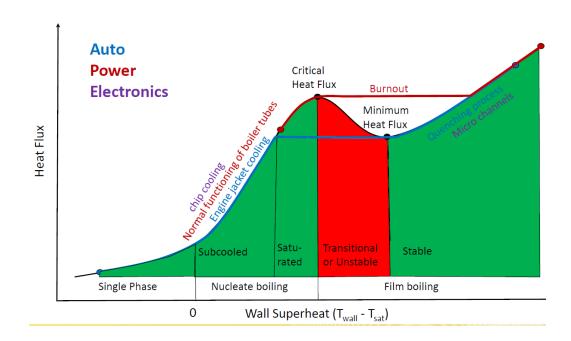
- Couplage des modèles Eulerian et VOF : phases indépendantes et tout type d'écoulement
- Traite tout type d'interface

Modèle Eulerian Non-Equilibrium Boiling

- Modélisation du départ de l'ébullition nucléée/de l'ébullition sous-refroidie
- Calcul de la température de la vapeur
- Flux de chaleur total = convectif (phase liquide) + quenching + évaporatif + convectif (phase vapeur) + flux (autres gaz)

Modèle (Mixture) Semi-Mechanistic Boiling

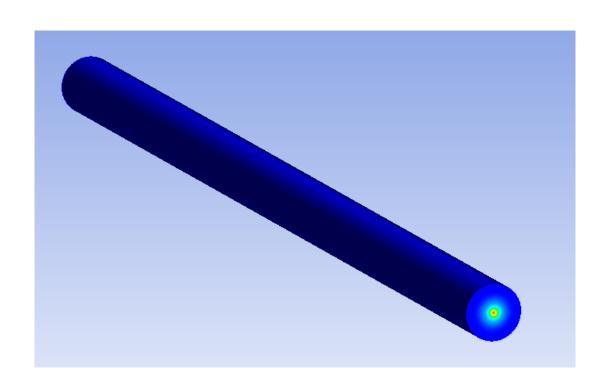
- Modélisation de l'ébullition nucléée sous-refroidie





Hypothèses et simplifications

- Pour toutes les simulations effectuées :
- Modèle 2D (plan puis axisymétrique)
- Bulles parfaitement sphériques, de diamètre constant
- Flux thermique uniforme sur la paroi
- Rugosité du micro-canal négligée
- Paramètres numériques à adapter
- Première approche du problème

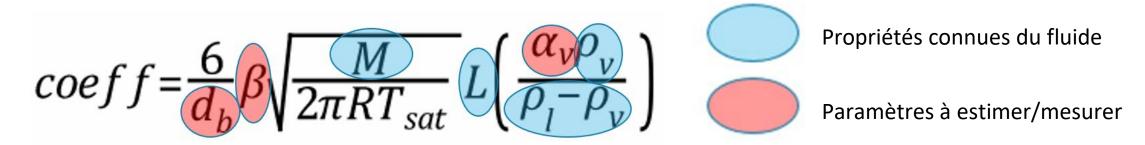


Titre en vapeur (2D axisymmetric)



Fréquence d'évaporation

Coefficient à fixer : modèle de transfert de masse "Evaporation-Condensation" Modèles Multi-Fluid VOF et Semi-Mechanistic Boiling



Fréquence d'évaporation (s^{-1})

- Coefficient crucial pour le comportement de l'écoulement dont on ne peut qu'estimer un ordre de grandeur
- > Il doit être ajusté avec des données expérimentales



Études numériques

Modèle 2D Plan

Paramètres de sortie étudiés : chute de pression, titre en vapeur, différentes températures en jeu, HTC

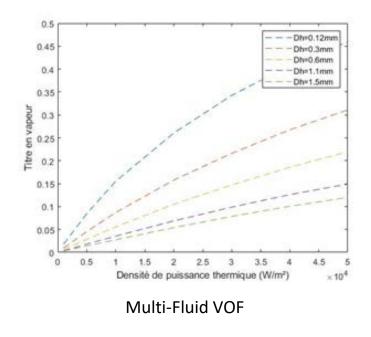
Vitesse massique (kg. m ⁻² s ⁻¹)	[200 ; 5000]
Flux thermique (W/m²)	[0;50000]
Température de saturation (°C)	[-35 ; 15]
Diamètre hydraulique (mm)	[0,12 ; 1,5]
Evaporation frequency (s^{-1})	[0,1;1000]

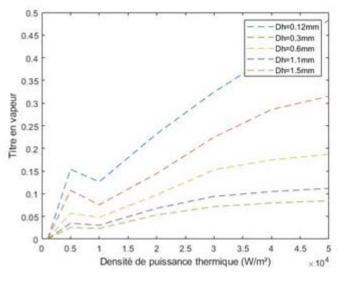
52

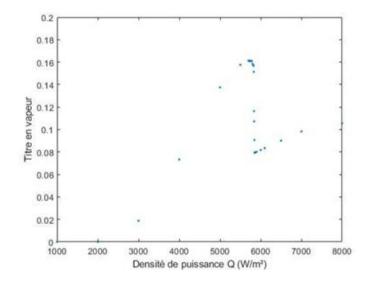


Influence du diamètre

- Évolution du titre en fonction du flux thermique imposé
- > Phénomène non-linéaire entre 0 et 10kW/m²: titre et chute de pression
 - > Au-delà : résultats semblables







Non-Equilibrium Boiling

Diamètre: 0.12 mm

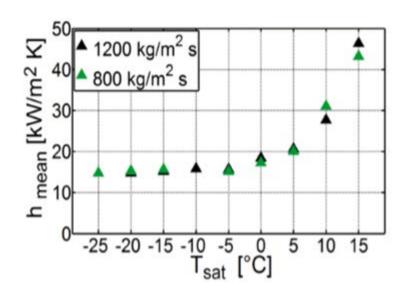


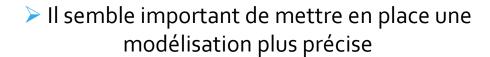
Résultats

- Comportements du Multi-Fluid VOF model et du SMB quasi identiques
- > Non-Equilibrium model différencie la température de chaque phase et présente une instabilité
- La **fréquence d'évaporation** est un paramètre primordial
- Les comportements des différents modèles sont probablement trop réguliers

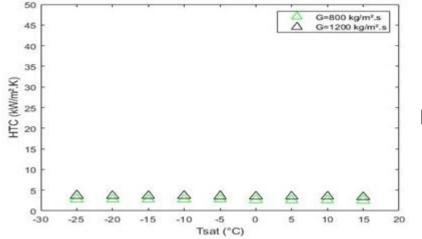


Comparaison données expérimentales – Résultats numériques

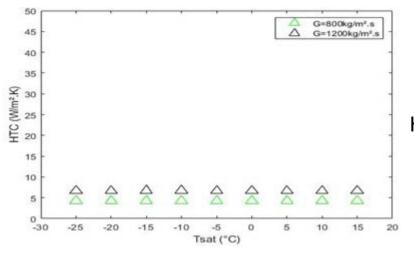




Derniers résultats de mon rapport de stage



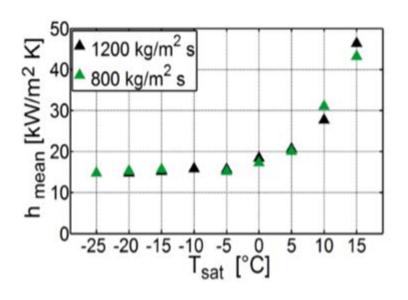
HTC Multi-Fluid VOF

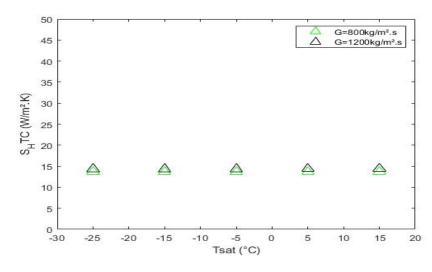


HTC Non-Equilibrium boiling



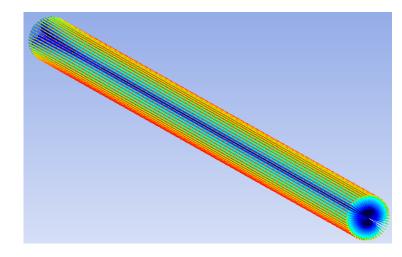
Comparaison données expérimentales – Résultats numériques





Non-Equilibrium Boiling Model, Axisymmetric

Progrès important : maintenant il faut essayer de corriger le modèle pour retrouver l'augmentation du HTC



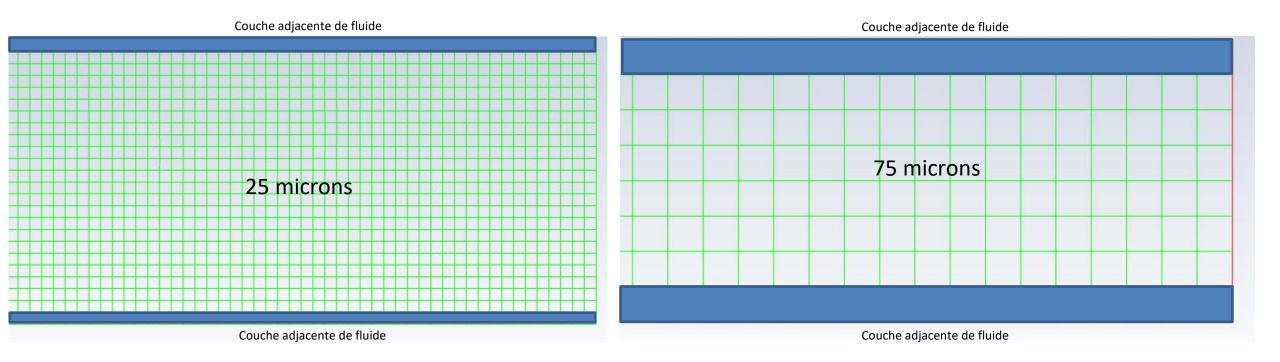


HTC avec Fluent : influence du maillage

Surface HTC :
$$h = \frac{Q_{th}}{T_{paroi} - T_{r\'ef\'erence}}$$

2 coefficients distincts :

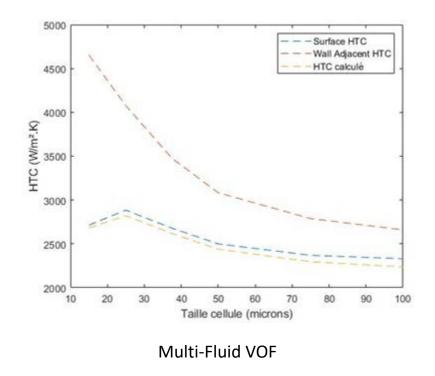
Wall Adjacent HTC :
$$h = \frac{Q_{th}}{T_{paroi} - T_{adjacent}}$$

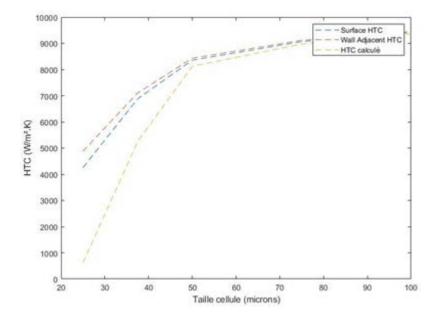




HTC avec Fluent : influence du maillage

- > Les modèles se comportent différemment vis-à-vis de la taille des cellules
- Le HTC calculé par Fluent est dépendant du maillage : il s'agit d'un résultat indicatif





Non-Equilibrium Boiling



Limites et perspectives

- Limites physiques: diamètre des bulles, caractéristiques géométriques des canaux et inhomogénéités
- <u>Limites numériques</u> : maillage, paramètres des modèles (corrélations, théorie sur laquelle ils reposent), fréquence d'évaporation, paramètres de sortie (HTC)
- Limite d'étude : besoin de résultats expérimentaux pour pouvoir vérifier, améliorer et valider les simulations numériques



CONCLUSION

La suite?

- Valider et recaler les premiers modèles de simulation à partir des résultats expérimentaux en micro-canal simple
- Nouveau stage et thèse en 2021-2023
 - Extension des études aux multi-micro-canaux
- Collaboration étendue avec labos fluidique
- Plus long terme collaboration sur fabrication additive

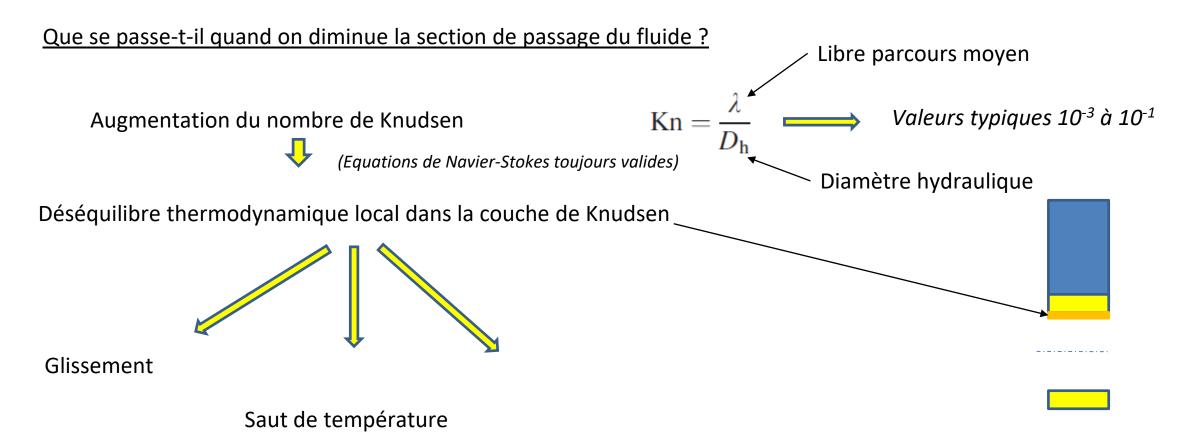


Merci de votre attention



Problématiques du refroidissement — Particularités des micro-canaux

Les micro-canaux en mono phasique





Problématiques du refroidissement – Comportement fluide en évaporatif

Ébullition nucléée vs Ébullition convective

Ébullition nucléée

- HTC élevé
- ΔP élevé -> problématique pour les micro-canaux

<u>Premières phases de développement des bulles</u>:

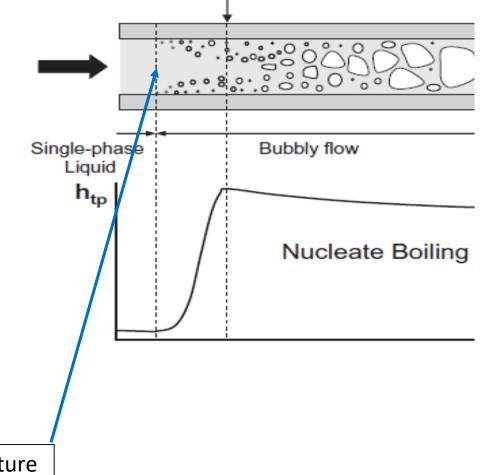
Initiation bulle sur paroi surchauffée



Détachement bulle qui migre vers le liquide sous-refroidi



Re-condensation



Inhomogénéité de température



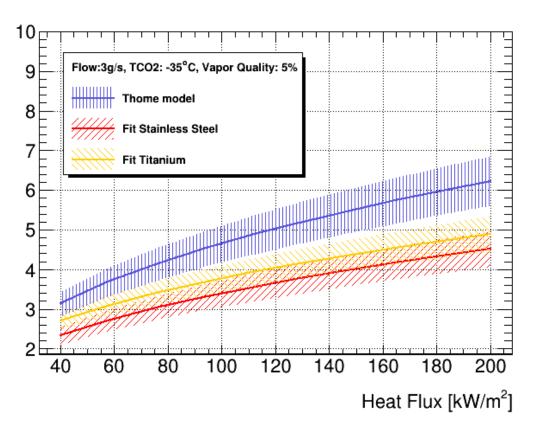
Problématiques du refroidissement – Aspects macroscopiques

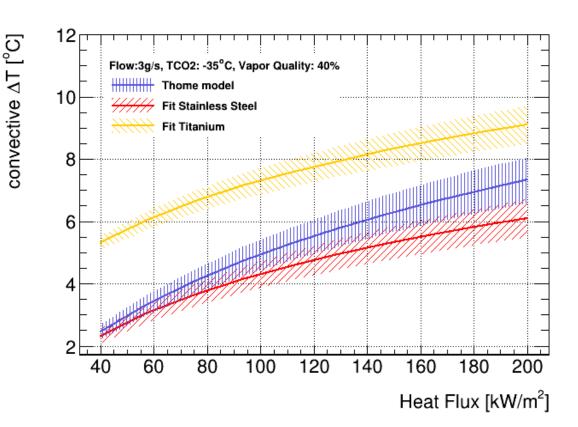
Conséquences sur les gradients dans le fluide

ATLAS ITK /Pierre Barroca – CO2 ébullition / mini-canaux :

$$\Delta T_{fl} = \frac{\dot{q}}{HTC}$$



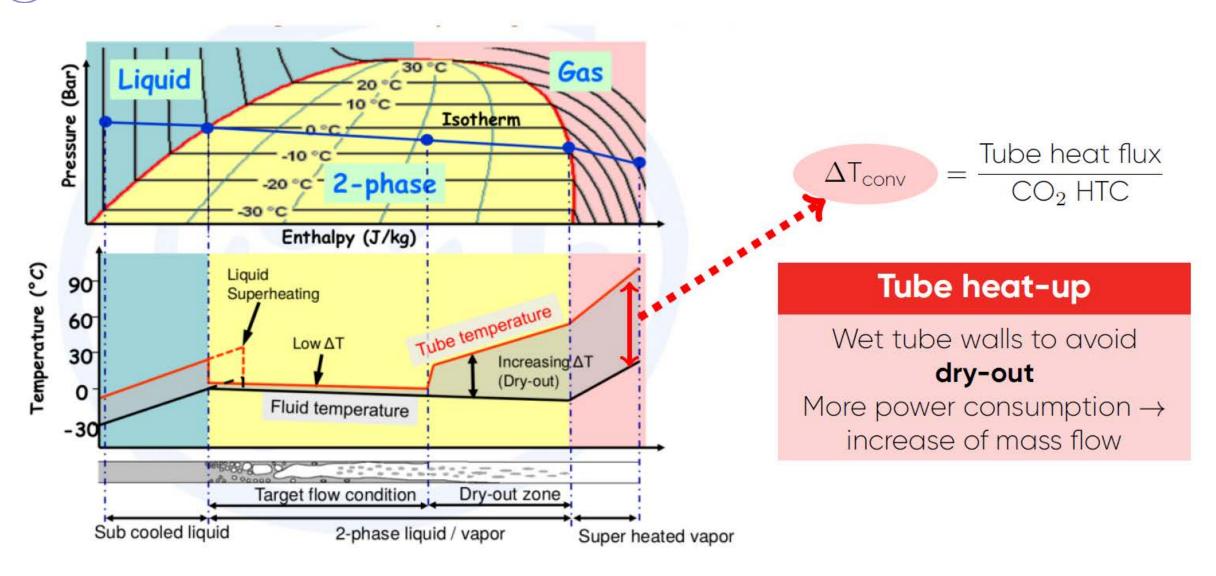






Problématiques du refroidissement – Comportement des fluides en évaporatif

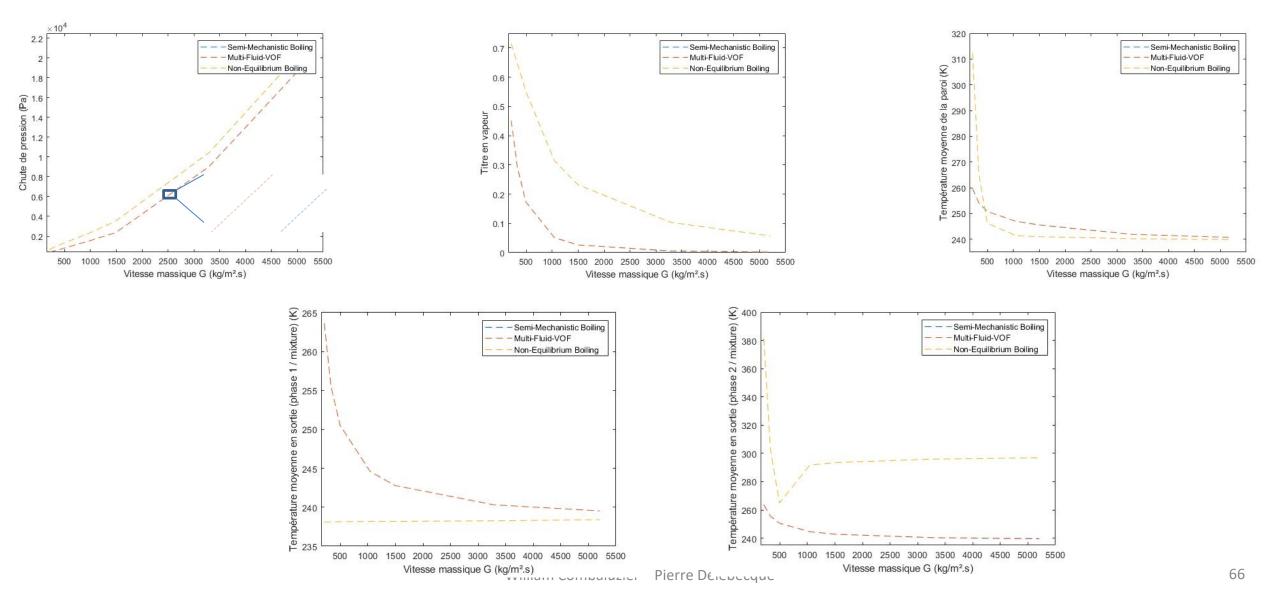
Le process d'évaporation





Vitesse massique : comparaison des modèles numériques

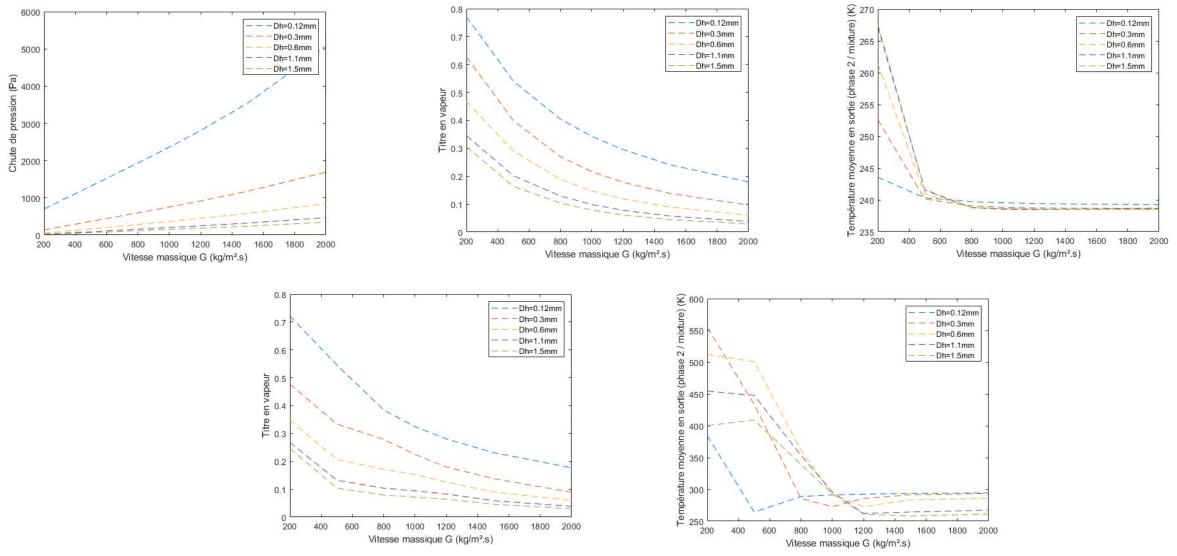






Vitesse massique (différents diamètres)

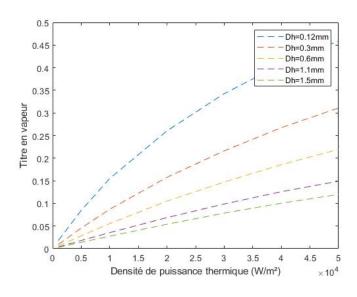


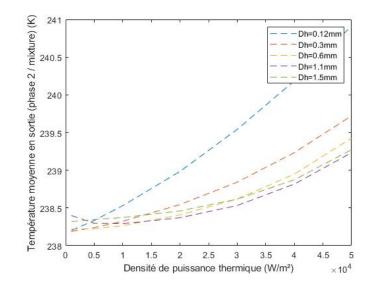


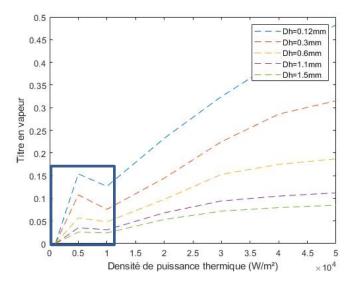


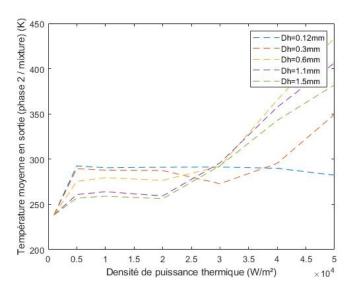
Flux thermique (différents diamètres)









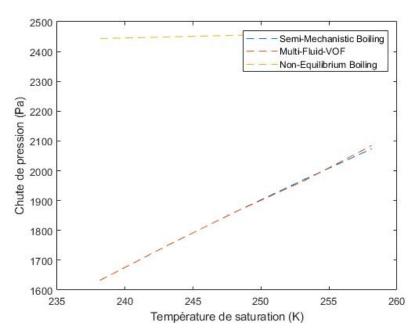


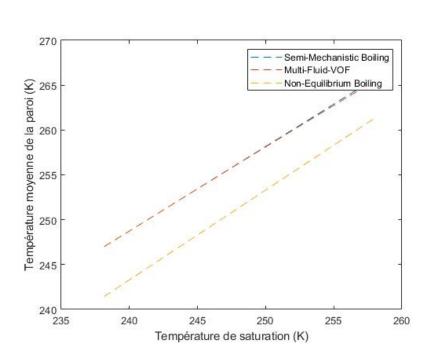
William Combaluzier – Pierre Delebecque

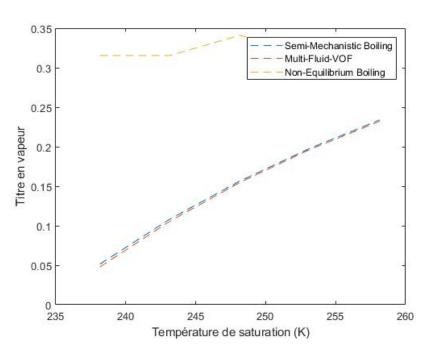


Température de saturation







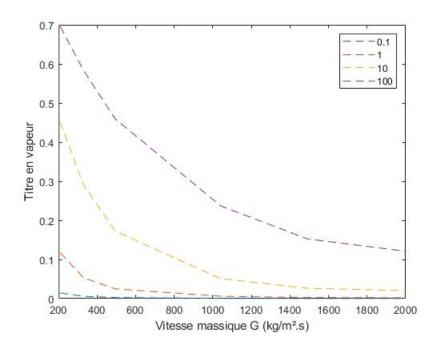


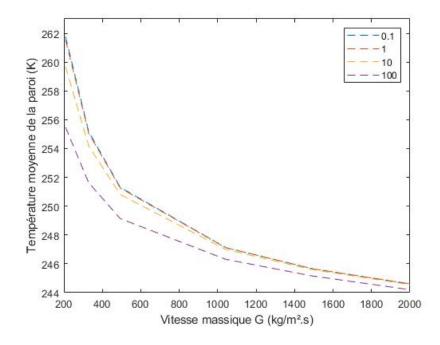


Evaporation frequency: influence sur la modélisation

Paramètre des modèles Multi-Fluid VOF et Semi-Mechanistic Boiling

Fort impact sur le titre en vapeur

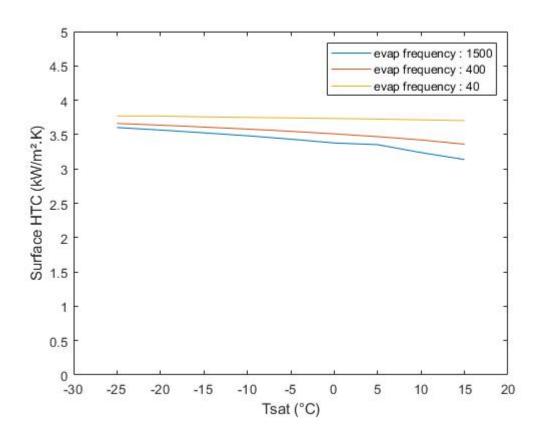


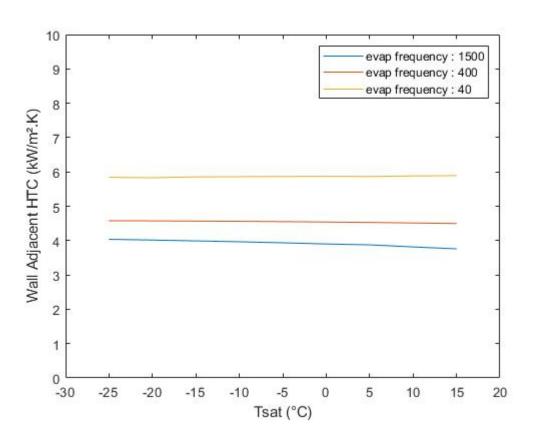




HTC en fonction de la fréquence d'évaporation

Multi-Fluid VOF





Rggressive evaporator design: micro-structured Si cold plate

lapp)

Original idea (liquid H₂O)

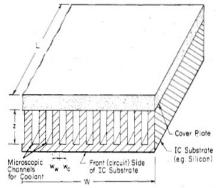
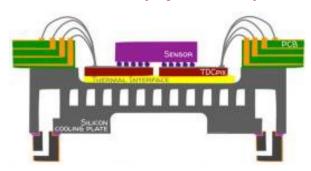


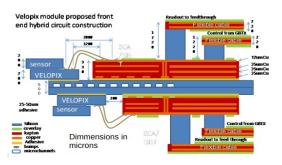
Fig. 1. Schematic view of the compact heat sink incorporated into an integrated circuit chip. For a 1 cm² silicon IC using a water coolant, the optimum dimensions are approximately $w_w=w_c$ 57 μ m and z=365

NA62-GTK (liquid FC72)





LHCb-Velo (Boiling CO₂)

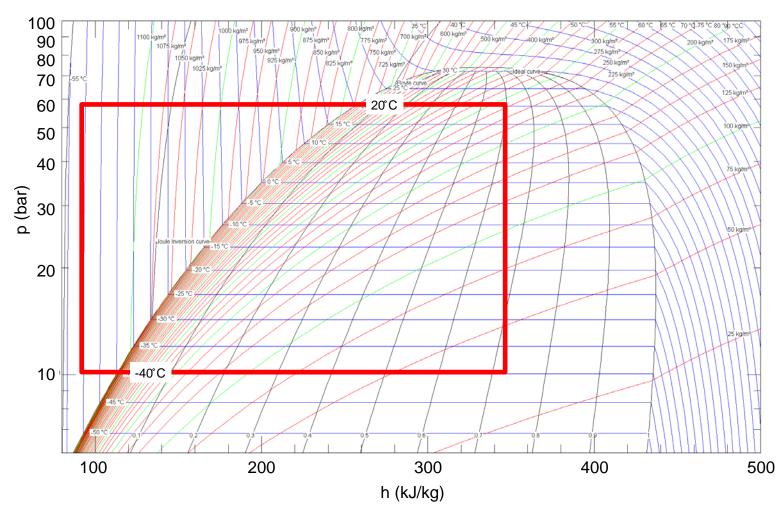






Refrigerant choice: CO₂ (R744)

Historique : CFC, HCFC, HFC, CO2



comparison with "good old HFC"

		R744	R134A	R404A
+20°C	p_R	0.82	0.15	0.31
	ρ_{q}/ρ_{l}	0.25	0.023	0.052
	μ _{l-sat} (μPa·s)	93	222	137
	σ (mN/m)	1.25	8.92	5.03
	h _{gl} (kJ/kg)	152		148.4
-20°C	p_R	0.28	0.03	0.09
	ρ_{g}/ρ_{l}	0.05	0.005	0.012
	μ _{l-sat} (μPa·s)	140	360	237
	σ (mN/m)	8.63	14.62	10.2
	h _{gl} (kJ/kg)	282.4	212.9	183.8
-40°C	p_R	0.14	0.018	0.04
	ρ_{g}/ρ_{l}	0.023	0.002	0.005
	μ _{l-sat} (μPa·s)	197	(435)	315
	σ (mN/m)	13.06	17.29	
	h _{gl} (kJ/kg)	322.4	225.9	198.2





Refrigerant choice: CO₂ (R744)

- Low pressure drops in pipes and heat exchangers
- High heat transfer in evaporators and condensers
- High volumetric cooling capacities
- Dielectric fluid
- Nonflammable, low toxicity
- Rad hard stable molecule

Very low-cost, widely available, no phase-out

(ATLAS + CMS in 2024: > 6 tons charge)

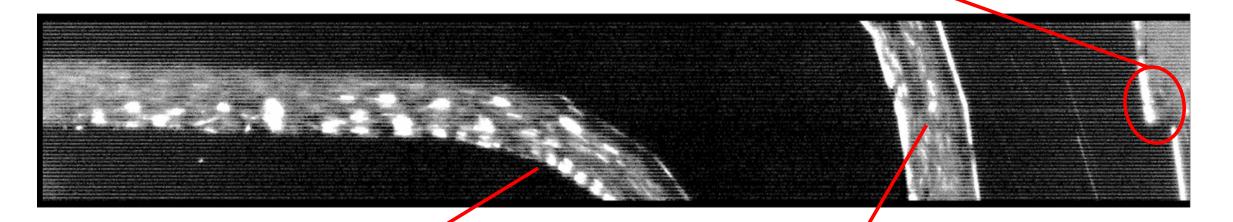




(Preliminary) CO₂ boiling features at the microscale



Recirculation zone at the backward facing step and boiling starting from the emerging jet



Effect of the bend on bubble detachment

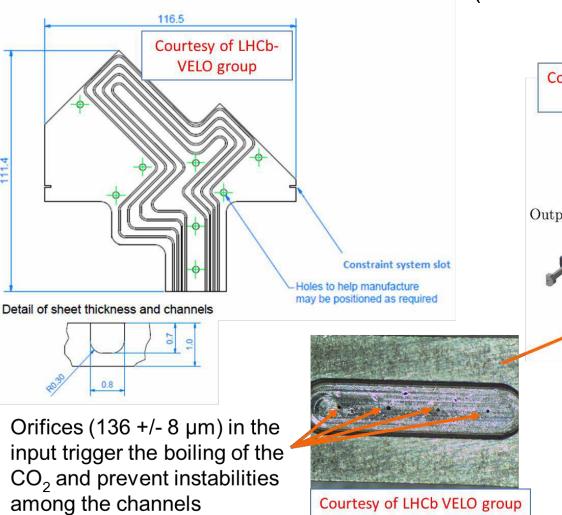
bubbles form before the bend from the emerging jet



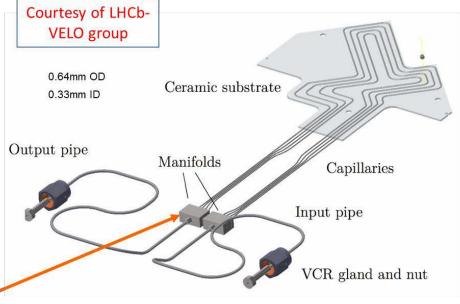


Specific developments by the LHCb Velo group

Tubes embedded in ceramics ("PLAN B")



Tubes are fixed in the trenches on the ceramic with glue previously applied by robot (122-39 (SD) – 3.5 W/mK)



Aluminium Nitride (Shapal):

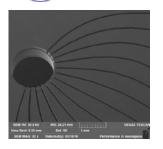
- Machinable ceramic
- ◆ Thermal expansion coefficient: 4.8 x 10⁻⁶
- Thermal conductivity: 92 W/m°C

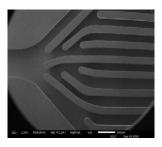


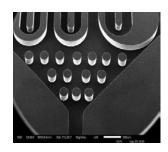


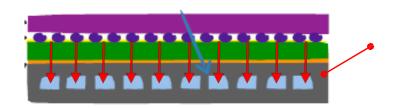
Micro-structured Silicon cold plate

lappructures exemples









Wafer-level etching + fusion bonding:

- Si-Si (hydrophobic bonding)
- Si-O-Si (hydrophilic bonding)

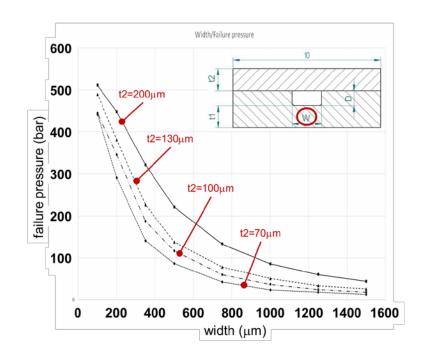
Pro

- High mechanical resistance
- Pure elastic material (no fatigue)
- Very thin cold plates possible
- Well established MEMS technology
- Extreme geometrical accuracy
- Complex shapes

EP-DT

- Good thermal conductivity (>150 W/mK)
- Same CTE of chip and sensor

Detector Technologies



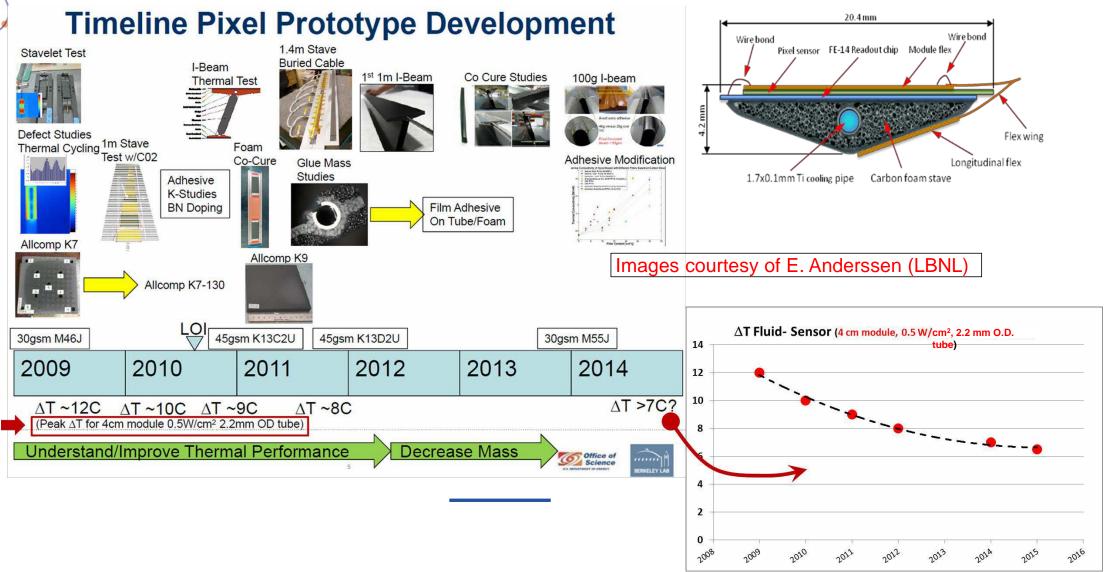
Drawbacks:

- expensive process
- brittle fracture
- size limitation





Standard design of the evaporator

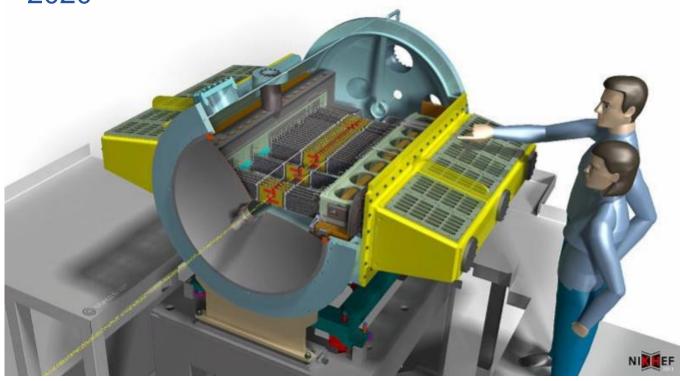




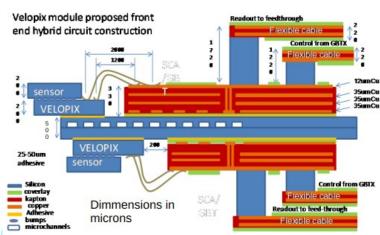
EP-DT

EHCb Velo upgrade: first operating CO₂ microchannels (2020)

While we continue the R&D, the new LHCb Velo detector spun-off the technology and engineered the first silicon micro-structured coldplate, to enter in operation in 2020



Source: The LHCb Collaboration, *LHCb VELO Upgrade Technical Design Report*, CERN/LHCC 2013-021, Nov 2013



- 52 cold plates
- ~2 kW max power dissipation
- In high vacuum

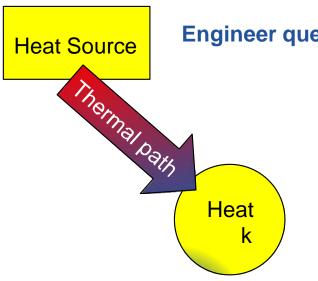
lapp



Thermal management of electronics

plosion of micro- and nano-technologies

- More efficient ->reducing power consumption
- More functionalities, more speed, more "intelligence" in the chips, -> increasing the power consumption



Engineer questions: Amount of heat produced by the Source?

Max temperature of the Heat Source?

Type of Heat Sink? Temperature of the Heat

Sink? Position of the Heat Source?

Heat Source / Heat Sink interface?

Space available?

Material issues?

Environmental issues?

Cost issues?

Reliability?

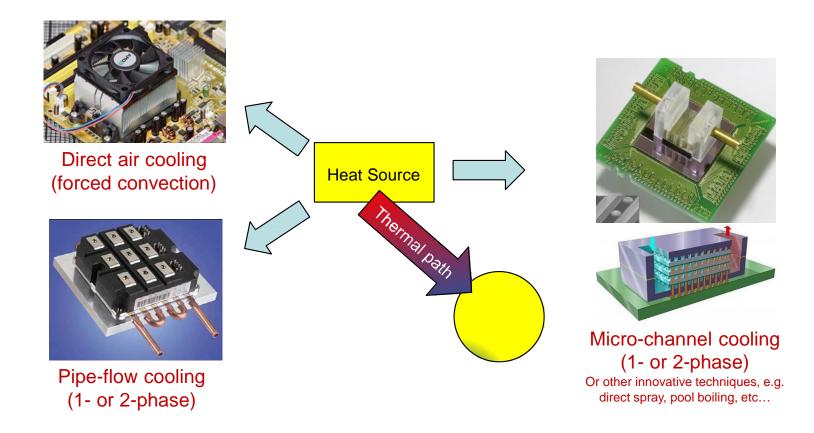
Lifespan?





Thermal management of electronics

Thermal management solutions







Specific developments by the LHCb Velo group



Requirements:

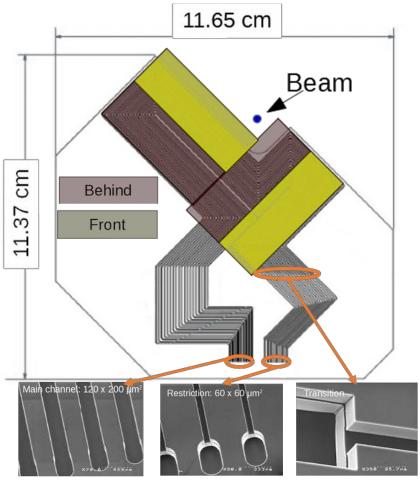
- Maximum detector temperature
 20°C to prevent radiation
 damage
- Low material budget
- ~30W power dissipation per module

Race track like layout (500 µm silicon plate)

Restrictions (60 x 60 µm²) to ensure even flow distribution and prevent flow instabilities

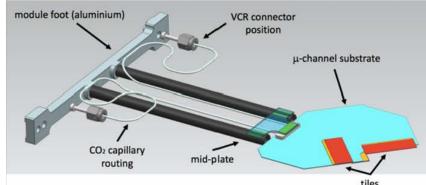
Power dissipation on the main channels (120 x 200 μm²)

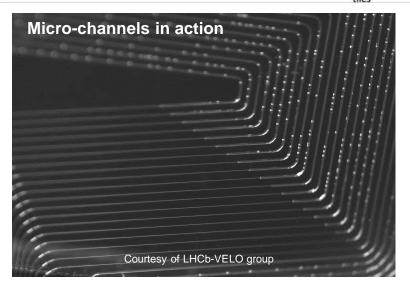
19 channels with approximately same total length (~30 cm)



Courtesy of LHCb-VELO group

Courtesy of LHCb VELO-group

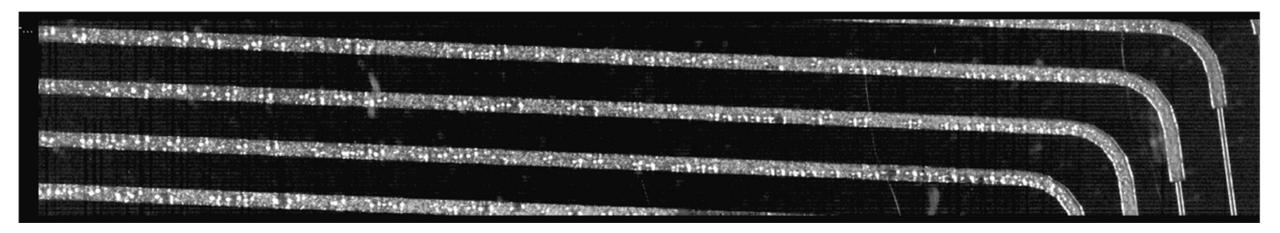








(Preliminary) CO₂ boiling features at the microscale



Note

EP-DT

Detector Technologies

- Effect of the bend on the bubble formation
- Long extension of bubbly regime
- Extremely reduced bubble size (channel width = 200 mm <- room temperature flow)
 Bigger bubbles when the temperature drops





Specific developments by the LHCb Velo group

Ti 3D printing ("PLAN C")

Key features:

- ✓ Low mass overall
- ✓ Material: grade 2 Ti
- ✓ Easier to handle (compared to Si)
- ✓ Restrictions can be integrated in the inlet
- \checkmark (0.35 mm x 0.35 mm x 40 mm)
- ✓ Easy to integrate with the cooling plant
- ✓ Production:
- ✓ Cheap (~250 EUR excluding welding)
- ✓ Fast turnaround for design changes
 - √ few weeks
- ✓ Fast production:
 - √ 25/batch, 1 batch/ few days

